



- 1. * Размеры для справок.

2.	Покр	ытие платы і	HASL.								
					2.140.708 СБ						
0						/	Лит	Т	Масса	Масштаδ	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5 550 00 (П					
Раз	ραδ.	Щеблыкин М.		05.04.17	Плата BP2_02v6						
Про	верил	Вершинин А		05.04.17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Т. к	онтр.						/lucm /lu		Листов	1	
Н. к	онтр.	Назаренко А.		05.04.17		000 "Прософт-Сист		ІСТЕМЫ"			
Уmt	3.	Чирков А.Г.									

max 26

- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- Место для маркировки.
- Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- Элементы поз.31,33,39,41,43,45,55,57,59 устанавливать до упора в плату.
- Для элементов поз.51 запаять по два держателя поз.59.
- 8. Остальные TT по ОСТ4 ГО.070.015.

Копировал

Формат

Nº	Наименование	Корпус	Кол.	Поз.	Примечание
1	Сборочный чертеж				
	2.140.708		1		
	ДЕТАЛИ				
3	Плата печатная		_		
	3.140.410 BP2_02v6		1		
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ				
	<u>Диоды</u>				
	<u> </u>				
9	1.5SMC400A SMC Littelfuse	DO-214AB	1	VD1	
11	BZX84C4V7	S0T23-3	3	VD2, VD5, VD6	
42	D7.V0.464.5	50722.2		1/04	
13	BZX84C15	S0T23-3	1	VD4	
15	DF10S D-71 Mocm	SMD-4	1	VD7	
17	S3M SMC	DO-214AB	1	VD3	
21	Индуктивность SDR2207-4R7ML				
	BOURNS	SMD-2	2	L1,L2	
	<u>Конденсаторы</u>				
25	000E V7P FOV 0 04 5 40%	0005		C0. C0	
25	чип 0805 X7R 50V 0.01uF 10%	0805	2	C8,C9	
27	чип 0805 X7R 50V 0.1uF 10%	0805	1	C7	
			_		
29	чип 1210 X5R 50V 10uF 10%	1210	2	C2,C6	

О Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2.140.708					
Разр	аб.	Щеблыкин М.В	useof	05.04.17		Лит.	Лист	Листов		
Проє	зер.	Вершинин А.С.	Be	05.04.17	Ппото DD2 02v6		1	4		
					Плата BP2_02v6	000				
Н.ко	нтр.	Назаренко А.Н.	StoA	05.04.17		000		nome.		
Утв.	•	Чирков А.Г.			Спецификация	«Прософт-Системы				

31	B41858C6227M 470uF 50V 20%				
<i>J</i> 1	EPCOS	LEAD-2	2	C1,C5	
	27 003	LLAD Z			
33	B43501B9107M 100uF 400V 20%				
	EPCOS	LEAD-2	2	C3,C4	
	LFC03	LLAD-Z		(3,04	
	<u> Микросхемы</u>				
	<u>никросхелы</u>				
37	ACPL-M50L-500E SO5 Avago	505	1	AV1	
- 57	ACFE-MODE-DOOL SOO AVUGO	303		AVI	
39	PMA15 S05 MTM Power	DIP-7	1	UG1	Не утсанавл.
39	FMALS SOS MIN FOWER	DIF-7	1	001	пе ушсиниол.
41	PMA15 S24 MTM Power	DIP-7	1	UG2	Не устанавл.
41	FMALS 324 MIN FOWER	DIF-7	1	002	пе устаниол.
43	TMG 15105 TRACO	DIP-4	1	UG3	
43	ING 13103 TRACO	DIP-4	1	003	
45	TMG 15124 TRACO	DIP-4	1	UG4	
45	THIS 13124 TRACO	DIF-4	1	004	
47	TPS3702AX33DDC TI	S0T23-6	1	DD1	
47	TP3370ZAX33DDC TI	30123-0	1		
F1					
51	Предохранитель ZH214-030 5*20 Zhenhui Electronics		2	FU1 FU2	V
	ZHERINUL ELECTRONICS			FU1,FU2	Уст.при настройке
	Pant own				
	<u>Разъемы</u>				
	221 526 (001 000 1/460	6	1	X2	
55	231-536/001-000 WAGO	D	1	λ2	
	DTN/41C12 000C11E2011 HARTING				
57	DIN41612 09061152911 HARTING	15	1	V1	
	(DIN 41612 15 MR)	15	1	X1	
EO	74266	LEAD 2	1		dag nos 51
59	ZH266	LEAD-2	4		для поз.51
	Pasucmonu				
	<u>Резисторы</u>				
63	чип 0603 2K 1%	0603	1	P13	
0.5	741 Z C 1/6	0603	1	R12	
<u></u>	0602 10V 19	0003	1	D11	
65	чип 0603 10К 1%	0603	1	R11	
67	uun 0502 20V 19	0603	1	D12	
67	чип 0603 20К 1%	0603	1	R13	
ı		1			1

Изі	и Лист	№ докум.	Подп.	Дата
0				

		Ī			
	0005 100 5%	0007	_	D4 D0	
69	чип 0805 100 5%	0805	2	R4,R9	
71	чип 0805 1К 5%	0805	1	R7	
73	чип 0805 10K 5%	0805	3	R2,R8,R10	
75	чип 1210 33K 5%	1210	4	R14-R17	
81	Yun 2512 5.1K 5%	2512	4	R1,R3,R5,R6	
				,,	
85	Термистор JNR15S470L	LEAD-2	1	TH1	
	<u>Транзисторы</u>				
89	IRF7410 IR	SOIC8	1	VT1	
91	IRLML2060 60V 1.2A IR	S0T23-3	1	VT2	
-	THE TELEVISION OF THE TRAIN	30123 3		V12	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
0				

Лист регистрции изменений СП

№ Изм.	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	05.04.17		
Исполнени	я: 			

Лист регистрции изменений СБ

№ Изм.	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	05.04.17		

						Лист
0					<i>2.140.708</i>	1
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	211 1017 00	4